

## 經濟部智慧財產局 函

地址：106213 臺北市辛亥路2段185號3樓  
承辦人：潘莞如  
電話：(02)2376-7192  
傳真：(02)2738-2571  
電子信箱：pan00835@tipo.gov.tw

受文者：教育部

發文日期：中華民國113年5月13日  
發文字號：智專行字第11330003513號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：敬請貴部(會)協助將2024台灣創新技術博覽會「發明競賽」徵展訊息轉知各相關學研單位，並鼓勵優秀研發創作踴躍報名參展，以共同促進專利技術商品化與產業化，至  
勿公誼。

說明：

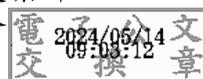
- 一、本展去年規模創下歷史新高，共有來自23國近500家廠商參展、使用1,151個攤位，展出超過千項發明專利與創新技術，發明人及廠商共襄盛舉，3天展期共吸引國內外近5萬人次進場觀展。
- 二、2024台灣創新技術博覽會將於本(113)年10月17日至19日於台北世貿一館盛大展出，預計邀請600家以上國內外發明人及廠商參展，其中發明競賽展區邀請最近5年內(108年7月1日至113年6月30日)取得專利或申請中的專利作品參展，並同步舉辦發明競賽，藉由競賽的肯定，促進得獎作品交易商機。
- 三、前述發明競賽報名期間自113年4月26日至7月19日止，展覽



相關訊息、參展報名簡章電子檔，請逕至本展專屬網站(網址：<https://www.inventaipai.com.tw/zh-tw/menu/9F7FD125309115F0D0636733C6861689/info.html>)，即可查詢及下載報名表格等相關資料。

正本：國家科學及技術委員會、教育部、農業部

副本：財團法人中華民國對外貿易發展協會



訂

線

